



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

ENAC

[protocollo@pec.enac.gov.it](mailto:protocollo@pec.enac.gov.it)

Commissione Tecnica VIA/VAS

[ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

e p.c. Ufficio di Gabinetto

[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Società Toscana Aeroporti

[segreteria@pec.toscana-aeroporti.com](mailto:segreteria@pec.toscana-aeroporti.com)

**OGGETTO: [ID\_VIP: 2980] Aeroporto di Firenze - Master Plan aeroportuale 2014-2029. Procedimento di VIA. Avvio fase di consultazione ai sensi dell'art 20 c. 1 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114".**

Si fa riferimento al procedimento di VIA in oggetto, attualmente in corso e avviato su istanza presentata da ENAC in data 24/03/2015.

Come noto, in data 21/07/2017 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 104 di "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114".

Con nota n. 69807 del 7/07/2017, acquisita al prot. n. 16041/DVA del 7/07/2017, ENAC, in qualità di proponente, ha richiesto alla scrivente "di poter dare avvio ad una fase consultiva atta a verificare l'opportunità di adesione alla nuova normativa e a definirne i correlati aspetti tecnico-procedurali".

Con nota n. 16933/DVA del 17/07/2017, la scrivente Direzione ha comunicato il nulla osta all'avvio della fase consultiva prevista dall'art 20 c. 1 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 104/2017.

Con nota n. 75100 del 21/07/2017, acquisita al prot. n. 17338/DVA del 21/07/2017, ENAC ha comunicato le tematiche che, a proprio avviso, necessitano di approfondimenti e chiarimenti rispetto a quanto già valutato nel corso dell'istruttoria tecnica conclusa con parere della Commissione Tecnica VIA/VAS n. 2235 del 2/12/2016.

Tutto ciò premesso, con la presente si dispone l'avvio della fase di consultazione di cui al citato art. 20 c. 1 del D.Lgs. 152/2006, finalizzata a "definire la portata delle informazioni e il

ID Utente: 6893  
ID Documento: DVA-D2-OC-6893\_2017-0130  
Data stesura: 21/07/2017

✓ Resp. Sez.: Pieri C.  
Ufficio: DVA-D2-OC  
Data: 24/07/2017

✓ Resp. Div.: Venditti A.  
Ufficio: DVA-D2  
Data: 24/07/2017

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

*relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA”.*

A tal fine, la scrivente ritiene necessaria una riunione preliminare, che sarà convocata a breve, con il proponente e i rappresentanti della Commissione Tecnica VIA/VAS.

Successivamente qualora il proponente optasse per l'applicazione della normativa vigente al procedimento di VIA in corso, ai sensi dell'art. 23, c. 2, del D.Lgs. 104/2017, la Direzione comunicherà la documentazione eventualmente necessaria anche sulla base delle conclusioni della presente fase consultiva.

Si chiede pertanto alla Commissione Tecnica VIA/VAS di voler indicare due componenti che supporteranno la Direzione, quale Autorità competente, per l'espletamento della presente fase di consultazione, uno in rappresentanza della Sottocommissione VIA ed uno della Sottocommissione VAS, e di comunicarne tempestivamente alla scrivente i nominativi anche al fine di convocare la predetta riunione in tempi brevi.

**Il Direttore Generale**

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)